PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-062599

(43)Date of publication of application: 07.03.1995

(51)Int.CI.

C25D 21/00 C25D 7/06

C25D 11/00 C25F 7/00

(21)Application number: 05-206132

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

20.08.1993

(72)Inventor: SHINOZUKA TOMOYUKI

(54) ELECTROLYTIC DEVICE OF CONDUCTIVE PLATE MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the running cost and to miniaturize a cooler by decreasing the voltage drop, to prevent the damage of the conductive plate material by obviating sparking and further to prevent the damage of the material by obviating the slip of the material and a power feeder roller.

CONSTITUTION: The centerline mean roughness of the surface of a power feeder roller 20 used in the electrolytic device 10 of a conductive plate material is controlled to about 0.1 to 0.8µm to keep the roller 20 at optimum surface roughness. Accordingly, the voltage drop is decreased when a web 22 is energized through the roller 20, when the web 22 is energized through the roller 22 and an electrode 24 opposed to the web 22 is simultaneously energized to electrolyze the web 22 surface. Besides, the local concentration of current is reduced to prevent sparking, and the generation of heat is decreased as the voltage drop decreases. Further, the slip of the web 22 and roller 20 is obviated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-62599

(43)公開日 平成7年(1995)3月7日

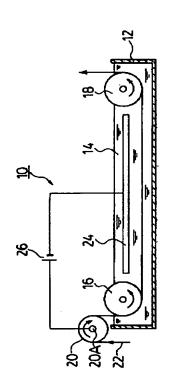
(51) Int.Cl. ⁶ C 2 5 D 21/00 7/06 11/00 C 2 5 F 7/00	識別記号 G K 305 Z D	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
			審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)
(21)出顧番号	特顧平 5-206132		(71)出顧人	000005201 富士写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)8月20日			神奈川県南足柄市中沼210番地
			(72)発明者	篠塚 智之 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
			(74)代理人	弁理士 松浦 憲三
				•

(54) 【発明の名称】 導電性板状材の電解処理装置

(57)【要約】

【目的】 電圧降下量の減少でランニングコストの低減 と冷却装置の小型化を図り、スパーク発生の防止で導電 性板状材の損傷の防止する。さらに、導電性板状材と給 電ローラとのスリップを防止して導電性板状材の損傷の 防止する。

【構成】 導電性板状材の電解処理装置10に使用されている給電ローラ20の表面の中心線平均粗さを約0.1~0.8 μmに設定して、給電ローラ20を最適表面粗さに設定した。従って、給電ローラ20を介してウエブ22に通電し、同時にウエブ22に対向配設された電極24に通電してウエブ22の表面を電解処理する場合に、給電ローラ20からウエブ22に通電する際の電圧降下量が減少する。また、局部的な電流集中が減少してスパークの発生が防止され、電圧降下量の減少により発熱量が減少する。さらに、ウエブ22と給電ローラ20とのスリップ発生が防止される。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 給電ローラの表面に張設された導電性板 状材を電解液中に浸漬させた状態で、前記給電ローラを 介して導電性板状材に通電すると共に電解液中の導電性 板状材と対向する位置に配設された電極に通電して、導 電性板状材の表面を電解処理する導電性板状材の電解処 理装置において、

前記給電ローラの表面の中心線平均粗さを約0.1 ~0.8 μmに設定したことを特徴とする導電性板状材の電解処 理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は導電性板状材の電解処理 装置に係り、特に、帯状の導電性板状材を電解液中に浸 漬させながら通過させて導電性板状材の表面を電解処理 する導電性板状材の電解処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】アルミニウム、鉄などの帯状に形成され た導電性板状材の表面を電解処理する電解処理装置とし て、例えば、導電性板状材を縦方向にストレートに通板 した状態で、給電ローラを介して導電性板状材の長手方 向に通電し、同時に電解液中の導電性板状材と対向する 位置に配設された電極に通電して、導電性板状材の表面 を電解処理するものがある。

【0003】また、特公平4-53958号公報には通 電用回転ドラムの表面に弁作用金属を設け、この弁作用 金属を陽極酸化処理してアノード方向に導電性を持たな い被膜を形成した電解処理装置が開示されている。すな わち、この被膜は、電解処理液に対して非導電状態にな り、直接面接触している導電性板状材に対して導電状態 になる特性を有している。従って、通電用回転ドラムを 電解処理液に浸漬した場合に、電解処理液による回転ド ラムの腐食等の発生を阻止できるので、電解処理液に浸 漬した回転ドラムに導電性板状材を巻回した状態で、回 転ドラムを介して導電性板状材に通電し、同時に回転ド ラムに対向配置された電極に通電して導電性板状材の表 面を電解処理することができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来は 給電ローラの表面粗さと給電ローラの性能との関係が不 40 後ローラ18が回動自在に支持されている。 明確であった等の理由から、給電ローラの表面粗さを正 確に規制してなかった。そのため、例えば給電ローラの 表面粗さが粗すぎると給電ローラから導電性板状材に通 電する際の電圧降下量が大きくなりランニングコストダ ウンが図れないという問題がある。また、電圧降下量が 大きいので、局部的に電流が集中してスパークが発生す ることにより導電性板状材が損傷するという問題があ る。さらに、電圧降下量の増大により発熱量が大きくな るので冷却装置が大型化するという問題がある。一方、 給電ローラの表面組さが精密すぎると導電性板状材が給

電ローラの表面でスリップするという問題がある。

【0005】本発明はこのような事情に鑑みてなされた もので、ランニングコストダウン、導電性板状材の損傷 防止及び冷却装置の小型化を図ることができ、さらに、 導電性板状材と給電ローラとのスリップを防止すること ができる導電性板状材の電解処理装置を提供することを 目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達 10 成する為に、給電ローラの表面に張設された導電性板状 材を電解液中に浸漬させた状態で、前記給電ローラを介 して導電性板状材に通電すると共に電解液中の導電性板 状材と対向する位置に配設された電極に通電して、導電 性板状材の表面を電解処理する導電性板状材の電解処理 装置において、前記給電ローラの表面の中心線平均粗さ を約 $0.1 \sim 0.8 \mu m$ に設定したことを特徴とする。

[0007]

【作用】本発明によれば、導電性板状材の電解処理装置 に使用されている給電ローラの表面の中心線平均粗さを 約0.1 ~0.8 µmに設定して、給電ローラの表面粗さを 粗すぎず、かつ精密すぎないように設定した。従って、 給電ローラを介して導電性板状材に通電すると共に電解 液中の導電性板状材と対向する位置に配設された電極に 通電して、導電性板状材の表面を電解処理する場合に、 給電ローラの表面粗さが粗すぎるために生じる給電ロー ラから導電性板状材に通電する際の電圧降下量が減少す る。また、局部的な電流集中が減少してスパークの発生 が防止され、電圧降下量が減少するので発熱量が減少す る。さらに、給電ローラの表面粗さが精密すぎるために 生じる導電性板状材と給電ローラとのスリップ発生が防 止される。

【0008】以下添付図面に従って本発明に係る導電性 板状材の電解処理装置について詳説する。図1には本発 明に係る導電性板状材の電解処理装置10の断面図が示 されている。 導電性板状材の電解処理装置 10は陽極酸 化処理槽12を有していて、陽極酸化処理槽12には電 解液14が供給されている。陽極酸化処理槽12の左側 の電解液14内には前ローラ16が回動自在に支持され ていて、陽極酸化処理槽12の右側の電解液14内には

【0009】また、前ローラ16の左側上方には給電ロ ーラ20が配設されていて、給電ローラ20はローラ軸 20Aを介して回動自在に支持されている。この給電口 ーラ20の表面粗さが粗すぎず、かつ精密すぎないよう に、給電ローラの表面の中心線平均粗さRaが約0.1~ 0.8 μmに設定されている。従って、給電ローラの表面 の中心線平均粗さRaが約0.8 μm以上の粗すぎる状態 のときに生じていた問題や、給電ローラの表面の中心線 平均粗さRaが約0.1 μm以下の精密すぎる状態のとき 50 に生じていた問題を解消することができる。

【0010】給電ローラ20の上側半分には帯状の導電 性板状材(以下ウエブと称す)22が張設した状態で接 触されている。 給電ローラ20 に接触したウエブ22は 前ローラ16の下部と後ローラ18の下部とに張設され ている。そして、前ローラ16の下部と後ローラ18の 下部とに張設されたウエブ22は略水平に電解液14内 に浸漬される。この場合、ウエブ22は給電ローラ20 及び前ローラ16を介して電解液14内に供給され、電 解液14内に供給されて浸漬されたウエブ22は後ロー ラ18を介して電解液14内から引上げられる。

【0011】前ローラ16と後ローラ18間の電解液1 4内には電極24が、前ローラ16の下部と後ローラ1 8の下部とに張設されたウエブ22と略平行に配設され ている。電極24には電源26の陰極が電気的に接続さ れていて、電源26の陽極は給電ローラ20のローラ軸 20Aに電気的に接続されている。従って、電源26を 「入り」の状態にすると、電極24に負電圧が印加さ れ、ローラ軸20A及び給電ローラ20を介してウエブ 22に正電圧が印加される。

【0012】前記の如く構成された本発明に係る導電性 20 板状材の電解処理装置の作用について説明する。先ず、 給電ローラ20及び前ローラ16を介してウエブ22を 電解液14内に供給して、前ローラ16の下部と後ロー ラ18の下部とに張設されたウエブ22を電解液14内 に浸漬する。次に、電源26を「入り」の状態にして、 ローラ軸20A及び給電ローラ20を介してウエブ22 に正電圧を印加する。との場合、との給電ローラ20の 表面粗さが粗すぎず、かつ精密すぎないように、給電口 ーラの表面の中心線平均粗さRaが約0.1 ~0.8 μmに*

*設定されている。 従って、中心線平均粗さRaが約0. 8 μm以上の粗すぎる状態のときに生じていた、給電口 ーラから導電性板状材に通電する際の電圧降下量が大き いという問題や、電圧降下量が大きいので局部的に電流 が集中してスパークが発生するという問題や、電圧降下 量の増大により発熱量が大きくなって冷却装置が大型化 するという問題を解消することができる。さらに、給電 ローラの表面の中心線平均粗さRaが約0.1 µm以下の 精密すぎる状態のときに生じていた、導電性板状材と給 10 電ローラとがスリップするという問題を解消することが できる。

【0013】そして、給電ローラ20を介してウエブ2 2に正電圧が印加されると同時に、電極24に負電圧が 印加されるので、電極24に対向して配置されたウエブ 22から電極24に電流が流れてウエブ22の表面が連 続的に電解処理(陽極酸化処理)される。表面が電解処 理されたウエブ22は後ローラ18を介して電解液14 内から引上げられる。

[0014]

【実施例】次に、表面の中心線平均租さRaが0.05、0. 07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.5 5、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2 及び1.5 μmに仕上 げ加工された夫々の給電ローラ20で、ウエブ22の表 面を電解処理した場合の、電圧降下量及びスパークの発 生率の調査結果を、下記の表に基づいて説明する。尚、 ウエブ22は厚さ0.2 mm、幅500 mmのアルミニウム 製ウエブを使用し、給電ローラ20への給電量は2500A とした。また、陽極酸化処理槽12内には電解液14と して30度の硫酸170 g/lを供給した。

(表)

給電ローラ表面の 中心線平均粗さRa(μm)	電圧降下 (V)	スパーク発生率
0. 1 μm以下	0. 07	0%
0. 15~0. 3μm	0.08	0%
0. 35~0. 5μm	0.12	0 %
0. 55~0. 8μm	0.16	0 %
0. 9 μm	0.30	20%
1. 0 µm以上	0.35	50%

表に示すように、給電ローラ20の表面の中心線平均粗 さRaが0.8 µm以下の場合、電圧降下量が0.16V以下 と小さくなり、さらにスパークの発生率が0に抑えられ ている。これに対し、給電ローラ20の表面の中心線平 50 ては、具体的に調査しなかったが、本願発明の出願人

均粗さRaが0.9 μm以上の場合、電圧降下量が0.30V 以上と大きくなり、さらにスパークが20%以上発生す る。尚、導電性板状材と給電ローラとのスリップについ 5

は、給電ローラ20の表面の中心線平均粗さRaが0.1 μm以下の場合にウエブ22と給電ローラ20とがスリ ップすることを経験的に求めている。

【0015】前記実施例では、前ローラ16と後ローラ18とに張架されたウエブ22、及びウエブ22に対向して配設された電極24とに、それぞれ正電圧及び負電圧を印加した場合について説明したが、これに限らず、本願発明に係る導電性板状材の電解処理装置用給電ローラは従来の技術の欄で記載したように、給電ローラの表面に接触されたウエブを給電ローラと共に電解液内に浸漬し、電解液内に浸漬されたウエブと、このウエブに対向配置された電極とに電圧を印加してウエブを電解処理する電解処理装置に適用することができる。

【0016】また、前記実施例では、導電性板状材を陽極酸化処理する導電性板状材の電解処理装置に使用された給電ローラについて説明したが、これに限らず、導電性板状材の電解処理装置に使用された給電ローラは連続メッキ用給電ローラや電解エッチング用給電ローラ等に使用してもよい。

[0017]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る導電性 板状材の電解処理装置によれば、給電ローラを介して導 電性板状材に通電すると共に電解液中の導電性板状材と* *対向する位置に配設された電極に通電して、導電性板状材の表面を電解処理する場合に、給電ローラの表面粗さが粗すぎるために生じる給電ローラから導電性板状材に通電する際の電圧降下量が減少する。また、局部的な電流集中が減少してスパークの発生が防止され、電圧降下量が減少し発熱量も減少する。さらに、給電ローラの表面組さが精密すぎるために生じる導電性板状材と給電ローラとのスリップ発生が防止される。

【0018】このように、電圧降下量の減少でランニン 10 グコストダウンを図ることができ、スパークの発生が防止されるので導電性板状材の損傷の防止や、冷却装置の 小型化を図ることができる。さらに、導電性板状材と給電ローラとのスリップを防止することができるので作業 効率の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る導電性板状材の電解処理装置の全体概略図

【符号の説明】

- 10…導電性板状材の電解処理装置
- 20 14…電解液
 - 20…給電ローラ
 - 22…ウエブ(導電性板状材)
 - 24…電極

【図1】

